(11)Publication number :

03-014882

1

(43)Date of publication of application: 23.01.1991

(51)Int.CI.

C09D165/00 C23C 18/31 //(C09D165/00 C09D123:00 C09D145:00 C09D147:00 C09D149:00

(21)Application number : 02-007927

(71)Applicant: MITSUI PETROCHEM IND LTD

(22)Date of filing:

17.01.1990

(72)Inventor: YAMAMOTO YOZO

(30)Priority

Priority number: 64 56291

Priority date: 10.03.1989

Priority country: JP

(54) PLATING COMPOSITION AND PLATED OBJECT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject composition which gives a plated object excellent in resistances to chemicals, boiling water, aging and impact by using a specified cyclic olefin resin and a specified flexible polymer each in a specified amount as constituents.

CONSTITUTION: The subject composition consists of 100 pts.wt. cyclic olefin resin (A) selected from a (hydrogenated) ring-opening (co)polymer of a cyclic olefin of the formula (wherein (n) is O or above; R1 to R12 are each H, halogen or hydrocarbon group, R9 to R12 may be combined together to form a monocyclic or polycyclic group, and R9 with R10, and R11 with R12 respectively may form an alkylidene group) and its adduct with ethylene; and 5–100 pts.wt. of at least one flexible polymer (B) selected from a cyclic olefin random copolymer consisting of ethylene component units, other α – olefin component units, and units of a cyclic olefin

component of the formula and having specified physical properties, a specified noncrystalline or lowly crystalline α -olefin copolymer, a specified α -olefin/diene copolymer, a specified (hydrogenated) aromatic vinyl hydrocarbon/conjugated diene random or block copolymer, and a flexible isobutylene (conjugated diene) (co) polymer.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-14882

Sint. Cl. 5

識別記号 PKT 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月23日

C 09 D 165/00 C 23 C 18/31 //(C 09 D 165/00

123: 00 145: 00 147: 00 149: 00) 8215—4 J 6686—4 K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全20頁)

❷発明の名称

メツキ用組成物およびメツキ物

20出 類 平2(1990)1月17日

優先権主張

翌平1(1989)3月10日每日本(JP)回特題 平1-56291

60発 明 者

陽・浩

山口県玖珂郡和木町和木6丁目1番2号 三井石油化学工

業株式会社内

の出 頭 人

三井石油化学工業株式

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

会社

山太

邳代 理 人 弁理士 鈴木 俊一郎

明 籍 書

1. 発明の名称

メッキ用組成物およびメッキ物

2. 特許請求の範囲

(1) 次式 [I] で表される環状オレフィンの関環重合体 関環共重合体 数重合体および共重合体の水素派加強 ならびに次式 [I] で表される環状オレフィンとエチレンとの付加重合体よりなる群から遊ばれる環状オレフィン系樹脂と、 該環状オレフィン系樹脂 1 0 0 重量部に対して、 5 ~ 1 0 0 重量部の数質重合体とからなり、

かつ放軟質重合体が

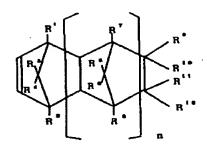
- (i) エチレン成分単位と、エチレン以外の o -オレフィン成分単位と、次式 [:] で表される環状オレフィン成分単位とからなり、 135℃のデカリン中で測定した極限粘度 [*] が 0. 01~ 10 di/a がラス転移温度 Tg が 0 ℃以下である環状オレフィン系ランダム共業合体、
 - (ii) 夕なくとも2種のα-オレフィンから形

成されるガラス転移温度Tg がOで以下の非晶性ないし低粧晶性のσ-オレフィン系共量合体

- (111) 少なくとも2種のα-オレフィンと、 少なくとも1種の非共役ジエンとから形成される ガラス転移温度Tgが0で以下であるα-オレフィ ン・ジエン系共量合体。
- (iv) ガラス転移温度下g が 0 で以下である 芳香族ピニル系炭化水素・共役ジエンランダム若 しくはプロック共量合体、又はその水変化物

出上伏

(v) イソプチレンまたはイソプチレンと共 役ジエンとからなる軟質重合体または共重合体よ りなる群から選ばれる少なくとも一種類の樹脂で あることを特徴とするメッキ用組成物:



···[1]

【上記式 [1] において、n は、0 もしくは正の整数であり、R t ~ R t 2 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子および炭化水素基よりなる群から選ばれる原子もしくは基を表し

R®~R!#は、互いに結合して単環または多環の 基を形成していてもよく、かつ設単環または多環 の基が二重結合を有じていてもよく、

また、R*とR**とで、またはR***とでア ルキリテン基を形成していてもよい]。

(2) 請求項第1項記載のメッキ用組成物からなる樹脂成形体の表面の少なくとも一部に金属メッ

8号、同61-115912号等の公報参照)。

このような現状オレフィン系樹脂からなる成形体の表面に全異メッキ層を設けることにより、 耐熱性、耐熱老化性および耐薬品性等に優れると共に、 表面が金異光沢を有し、 さらには電磁液シールド性等の特性に優れた成形体を得ることができ

ところが、このような環状オレフィン系重合体に、実際に金属メッキを施してみると、環状オレフィン系樹脂から形成された成形体には、簡単にはできないことがある。

発明の目的

本発明は、環状オレフィン系型合体を樹脂成分とするメッキ可能な樹脂組成物を提供することを 目的としている。

本発明の他の目的は、上記樹脂組成物を含む樹脂から形成される成形体の表面に金属がメッキ層が形成された、耐熱性、耐熱老化性、耐薬品性、耐沸水性および耐鬱な性に優れたメッキ物を提供することにある。

キ暦を有することを特徴とするメッキ他

3. 発明の群組な説明

発明の技術分野

本発明はメッキ用組成物およびメッキ物に関するものであり、より詳細には、耐熱性、耐楽品性 耐沸水性、耐熱老化性および耐衝撃性に優れたメッキ物を形成することができる樹脂組成物および この樹脂組成物から形成される金属メッキ物に関する。

発明の技術的背景

樹脂成形品には、装飾用として金属光沢を出すため、あるいは電磁波等をシールドするために、その表面に金属メッキが施されることがある。 樹脂成形体表面に金属をメッキする方法としては、化学メッキ法、電導性ペイント法、悪者法および気相法等が知られている。

ところで、本職出職人は、耐熱性、耐熱老化性 および耐薬品性等に使れた樹脂として環状オレフィン系樹脂について既に出願している(何えば、 特諾昭 6 0 - 2 6 0 2 4 分、同 6 0 - 1 6 8 7 0

発明の概要

本祭明に係るメッキ用組成物は、次式 [I] で表される現状オレフィンの開環重合体 関環共重合体 該重合体および共重合体の水素添加物 ならびに次式 [I] で表される環状オレフィンとエチレンとの付加重合体よりなる群から運ばれる環状オレフィン系樹脂 1 0 0 重量部に対して、 5 ~ 1 0 0 重量部の軟質重合体([B] 成分) とからなり、かつこの [B] 成分である該軟質重合体が

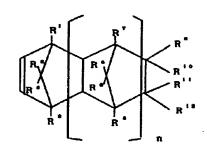
- (1) エチレン成分単位と、エチレン以外の € -オレフィン成分単位と、次式 [1] で表される環状オレフィン成分単位とからなり、 1 3 5 ℃のデカリン中で測定した板限結皮 [7] が 0. 01 ~ 1 0 dl/s. ガラス転移温度 T g が 0 ℃以下である環状オレフィン系ランダム共重合体。
- (ii) 少なくとも2種の σ − オレフィンから形成されるガラス転移温度 T g が O U 以下の非晶性ないし低結晶性の σ − オレフィン系共富合体
 - (iii) 夕なくとも2種のe-オレフィンと、

少なくとも1種の非共役ジェンとから形成され ガラス転 温度下まが0℃以下である a - オレフィ ン・ジェン系共業合体

(iv) ガラス転移温度Tg が0℃以下である 労 抜ビニル系炭化水素・共役ジエンランダム若 しくはブロック共富合体 又はその水素化物

および、

(v) イソプチレンまたはイソプチレンと共 役ジエンとからなる軟質重合体または共重合体よ りなる群から選ばれる少なくとも一種類の樹脂で あることを特徴としている。



· · · · [1 ·]

提供できる。

本発明のメッキ層としての金属層は、化学メッキ法、電導性ペイント法、蒸療法あるいは気相法等によってメッキ用組成物の表面に形成されるものである。

ところが、このような金属層は、例えば後述する比較例に示されるように、環状オレフィン系樹脂を単独で用いた場合には、形成された成形体の表面に良好にメッキ層を形成することができない。

そこで、本発明者は、 [A] 成分である環状オレフィン系質類に、 [B] 成分として特定の軟質重合体を特定量配合することにより、 金属とのの密着性が向上することを見いだした。 従って、 本受明のメッキ用組成物は、 [A] 成分である環状をリフィン系質類に、 (i)~(v)の [B] 成分が配合される。 この [B] 成分を、 [A] 成分 I 0 0 重量部に対して 5~1 0 0 重量部の量で配合することによって、 メッキ用組成物は著しく金属層との密着性が高められ均一な金属層がその設面に形成され、 微量強度も向上する。

上記式 [I] において、 n は、 0 もしくは正の 整数であり、 R i ~ R i 2 はそれぞれ独立に、 水素原 子、 ハロゲン原子および炭化水素基よりなる群か ら遺ばれる原子もしくは基を表し

R*~R:*は、互いに結合して単環または多環の基を形成していてもよく、かつ酸単環または多環の基が二重結合を有していてもよく、

また、R®とR™とで、またはR™とR™とでアルキリアン島も形成していてもよい。

さらに本発明に係るメッキ物は、上記のような メッキ用組成物から形成された樹脂成形体の裏面 の少なくとも一部に金属メッキ層を有することを 特徴としている。

本発明は、耐熱性、耐熱を化性、耐薬品性および耐部水性に使れた環状オレフィン系重合体に、特定の軟質重合体を配合することにより、 この樹脂とメッキ金属との密着性が極めて良好となるという見知に基づいてなされたものである。 そして、本発明で提供される組成物を用いることにより、最近の用途の多様化に充分対応できるメッキ物が

なお、メッキ用組成物から形成される成形体は 表面の微微的処理。 化学腐食処理。 感受性化および活性化処理等の物理的および化学的処理が施さ れていてもよい。

本発明の [A] 成分は、メッキ用組成物の耐熱性、耐熱老化性、耐薬品性、耐沸水性を高めるので、前述の併解の機械的処理および化学腐食処理、感受性化、および活性化処理等に、組成物は過度の腐蝕等を超こす成がなく容易に処理することがきる。また、メッキ層の金属には、工業的素材となり得る無、低、ニッケル等に限らず、金等の装飾用となるものも挙げられる。

発明の具体的な説明

次に本発明のメッキ用組成物およびメッキ物に ついて具体的に型明する。

[環状オレフィン成分]

本発明に係るメッキ用組成物は、環状オレフィン系 励と軟質重合体とから形成されている。

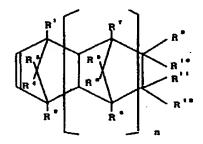
現状オレフィン系樹脂は、式 [I] で表される 現状オレフィンを開環重合してなる重合体、共重

特開平3-14882(4)

合体およびその水素添加物

ならびに

下記式 [1] で表される環状オレフィンとエチレンとを付加重合させることにより形成される共重合体からなる機能のうちから選択される。

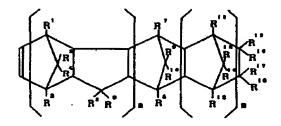


...[1]

ただい 上記式 [1] において、 n は 0 もしくは正の豊敬であり、 R ' ~ R **は、 それぞれ独立に水業原子、 ハロゲン原子または炭化水業基よりなる群から選ばれる基もしくは原子を表わす。 さらに、 R * ~ R ** は、 互いに結合して単環または多様の基を形成していてもよく、 この環が乗機構造を

さらに、R*とR**」とで、あるいはR**とR**ととで、アルキリアン基を形成していてもよい。さらに、R*~R**にエステル基などが入ってもかまわない。

このような環状オレフィンの内、 好ましい例と しては、 たとえば火式 []] で示される環状オレフィンを挙げることができる。



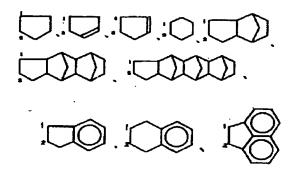
· · · [I]

ただい、上記式 $[\pi]$ において、 n は 0 または 1 であり、 m は 0 または正の复数であり、

R1 ~ R10は、 それぞれ数立に、 水素原子、 ハロゲン原子および炭化水素基よりなる群から選ばれる原子もしくは基を表す。

有していてもよい。 さらにこの単環または多環の 基が二重結合を有していてもよい。 また。 これら の環が組み合わされた基であってもよい。

すなわち、上記R*~R!*が共同して、例えば以下に記載するような多環あるいは単環の益を形成していてもよい。



なお、上記式において、13よび2を致した炭素原子は、式[1]において、R®~R!®で表される基が結合している層環構造の炭素原子を表す。 さらに、これらの基はメチル基準の産換器を有していてもよい。

さらに、R15~R16は、互いに結合して単環または多環の基を形成していてもよく、 かつ該単環または多環の基が二重結合を有していてもよい。

また、RIIとRIIとで、またはRIIとRIIとで アルキリデン基を形成していてもよい。

また、 脂環構造を有するオレフィン並合体は、たとえば式 [I]、 あるいは好ましくは式 [I] を単独あるいは失存下に下記式で示すように問題 並合させることにより得られる問題宣合体あるいは問題共宜合体であってもよい。 さらに、 本発明においては、 上記のような関環重合体あるいは問題共宜合体中に存在する二重結合の少なくとも一部を水源化することによって得られる水派物をも使用することができる。

上記式 [I] 、 あるいは好ましくは式 [I] で 表わされる環状オレフィンは、シクロペンタジエ ン類と対応するオレフィン観、あるいは環状オレ フィン類ともディールス・アルダー反応により結 合させることにより容易に製造することができる。

特蘭平3-14882(5)

テトラシクロ [4, 4, 0

本発明において使用される上記式【1】で扱わ される雑状オレフィンとしては、 具体的には、

ピシクロ[2,2,1] ヘブト-2- エン茜事体

ナトラシクロ[4,4,0,1*・*,1*・**]-3-ドデセン語 導体

ヘキサンクロ[6,6,1,12.8,114.12,02.7,04.14] -4-ヘプタデンセン誘導体

オクラシクロ [8, 8, 0, 11・1, 14・1, 111・11, 113・10 , 01・1, 0に1・17]-5-ドコセン詩事体

ペンタシクロ[6,6,1,13・4,02・1,09・14]-4-ヘキ サデセン誘導体

ヘプタシクロ-5-イコセン諸事体

ヘプタシクロ-5-ヘンエイコセン誘導体

トリシクロ[4,3,0,1*・*]-3-デセン誘導体

トリシクロ[4,3,0,12・*]-3-ウンデセン誘導体

ペンチシクロ[6,5,1,12・1,04・7,09・19]-4-ペン タデセン誘導体

ペンタシクロペンタデカジエン普道体

.ペンタシクロ [4, 7, 0, 1*・*, 0*・**, 1*・**]-3-ペン タデセン誘導体

ペンタシクロ[7,8,0,1*・*,02・1,1:0・11,0:1・10 ,111-11]-4-エイコセン普進体

ノナシクロ [9, 10, 1, 1, 4, 7, 02・4, 02・14, 014・41] 11*・81,014・14,111・14]-5-ペンタコモン酸単体を 挙げることができる。

以下にこのような化合物の具体的な例を示す。

\wedge	ピシクロ [2, 2, 1]ヘブ
	ト-2-エン
<u> </u>	6-メチルビシクロ [2
CH.	. 2. 1]ヘプト-2-エン
сн.	5.6-ジメチルピシケ
Сн.	ロ [2, 2, 1] ヘ ブト -2-エ
	×

ÇH.	1-メチルビシクロ [2 , 2, 1]ヘプト-2-エン
С.н.	6-エチルピシクロ (2 . 2, 1]ヘプト-2-エン
O-a C.H.	6-n-ブチルピンクロ [2, 2, 1] ヘプト-2-エン
- i C.H.	6-イソプチルピシクロ [2, 2, 1] ヘプト-2-エン
Фсн.	7-メチルビシクロ [2 , 2, 1]ヘプト-2-エン

. 1*・*, 17・1 *] -3-ドアセ 5.10-ジメチルテトラ シクロ [4,4,0,1*・*,1 1-14]-3-ドデモン 2,10-ジメチルテトラ シクロ [4, 4, 0, 1*・*, 1* ・1*]-3-ドデセン 11,12-ジメチルチト ラシクロ[4, 4, 0, 12・*, 11・10]-3-ドテセン

などのようなピシクロ[2,2,1] ヘプト-2- エン語 專体:

CH.

2.7.9-トリメチルテ トラシクロ[4.4.0.1*・ *.17・1*]-3-ドデセン

9-エチル-2,7-ジメチルテトラシクロ[4,4,0],1*.*,17.1*]-3-ドアセン

9-イソプチル-2,7-ジメチルナトラシクロ [4,4,0,1*・・・,1*・・*]-3 -ドアセン

9, 11, 12-トリメデル ナトラシクロ [4, 4, 0, 1 *・・・, 1・・・・]-3-ドアセン

特開平3-14882(6)

9-エテル-11, 12-ジメ テルテトラシクロ [4, 4 , 0, 12・8, 17・18]-3-ドテ セン

9-イソプチル-11, 12 -ジメチルテトラシクロ (4, 4, 0, 1*・*, 1*・**]-3 -ドアセン

5.8.9.10-テトラメチルテトランクロ[4,4,0 ,1 *・*,17.1*]-3-ドテセン

OW, c H.

ООД,

C.H.

C.a.H.,

8-メチルテトラシクロ[4,4,0,12・*,17・**] -3-ドヂセン

8-エチルナトラシクロ[4,4,0,12・5,17・1*]

8-プロピルテトラシ クロ [4, 4, 0, 1*・・, 1*・ ・・]-3-ドデセン

8-ヘキシルテトラシ クロ[4,4,0,12・4, 11・ 1*]-3-ドデセン

8-ステアリルテトラ シクロ [4, 4, 0, 1*・*, 1*] ・1*] -3-ドデセン ООО сн.

ООО с.н.

 \mathbb{O}_{c}

OD B.

M,

OM c i

8,9~ジメチルテトラ シクロ [4,4,0,1*・*,1* ・**]-3-ドアセン

8-メチル-9-エチルチ トラシクロ [4, 4, 0, 12・ *, 17・1*]-3-ドアセン

8-クロロテトラシクロ [4, 4, 0, 1*・*, 1*・1*]
-3-ドテセン

8-プロモテトラシク 'ロ [4, 4, 0, 1*・*, 17・・*] -3-ドアセン

8-フルオロチトラシ クロ[4,4,0,1*・・、1*・ 1*]-3-ドデセン

8, 9-ジクロロテトラシクロ(4, 4, 0, 1*・*, 1'
・**)-3-ドデセン

•			
000~	8-シクロヘキシルナ トラシクロ [4, 4, 0, 1*・・・・, 1*・・・・	CHCH"	特開平3-14882 (7) 8-エチリアン-8-エチルテトラシクロ[4,4,0 ,1*・*,1*・1*]~3-ドテセン
ООО-сн. сн. сн.	8-イソプチルテトラ シクロ [4,4,0,1*・*、1 *・・・*]-3-ドアセン 8-プチルテトラシク	CH(CR.).	8-エチリテン-0-イソ プロピルテトラシクロ [4,4,0,1*・・,1*・1*]-3 -ドテセン
₩.	ロ (4, 4, 0, 1*・*, 1*・**] -3-ドデセン	C.S.	8-エチリ アン-9-プチ ルテトランクロ [4, 4, 0
ОО-сиси.	8-エチリアンテトラ シクロ [4.4,0.1*・*,1*		, 18・0, 17・10]-3-ドテセ ン
CII.	・・・]-3-ドデセン 8-エチリアン-8-メチ ルテトランクロ (4,4,0	CBCB aCR a	8-n-プロピリテンテ トラシタロ [4, 4, 0, 12・ *, 1*・1*]-3-ドデセン
	, 1z.す, 1r.ロリー3-ドテセ ン	CB.	8-n-プロピリテン-9 -メチルテトランクロ [4, 4, 0, 1*・*, 1*・1*]-3 -ドアセン
Car.	8-n-プロピリテン-9 -エチルテトラシクロ [4.4.0.1*・*.1*・*]-3	CH.	8-イソプロピリテン 8-エチルテトラシクロ [4, 4, 0, 1*・* , 1*・**]-3

8-n-プロピリテン-9 -イソプロピルチトラシ クロ[4, 4, 0, 1*·*, 1*· いり]-3-ドテセン

8-n-プロピリデン-9 -ブチルナトラシクロ [4, 4, 0, 1* - * , 1* - * *] - 3

8-イソプロピリテン テトラシクロ[4, 4, 0, 1 1・1,11・10]-3-ドアセン

[4, 4, 0, 1* · * , 1* · 1 *]-3 -ドデセン

8-イソプロピリデン . -9-イソプロピルテトラ シクロ[4,4,0,12・*,17 ・10]-3-ドデセン

8-イソプロピリデジ -9-ブチルテトラシクロ

などのテトラシクロ[4, 4, 0, 1*・*, 1*・**]-3-ドデモ

(以下氽白)

ヘキサシクロ[6,6,1 ,1*・*,1**・**,0*・*,0* ・**]-4-ヘブタデセン

12-メチルヘキサンクロ [6, 6, 1, 13・4, 114・13.

02・7, 09・14]-4-ヘブタ

12-エチルヘキサンクロ[6.6.1,11・・,11・・13,00・1,00・1・]-4-ヘプタアセン

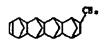
12-イソブチルヘキサシクロ[6,6,1,1³・*, 1
1*,1³,0²・7,0³・1⁴]-4ヘブタアセン

特開平3-14882 (8)

1, 6, 10-トリメチルー
12-イソプチルヘキサシ
クロ[6, 6, 1, 1*・*, 1**・
1**, 0*・*, 0*・**]-4-ヘプ
クテセン

などのヘキサシクロ [6, 6, 1, 1º・º, 1º•·º*, 0º··*, 0º··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°··*, 0°····*, 0°···*, 0°···*, 0°···*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°····*, 0°·····*, 0°·····*, 0°·····*, 0°·····*, 0°······*, 0°······*, 0°······, 0°·····, 0°·····, 0°·····, 0°·····, 0°·····, 0°·····, 0°····, 0°····, 0°····, 0°····, 0°····, 0°···

オクタシクロ[8,8,0 ,1*・*,1*・*,1*・・・*,1* *・・・*,0*・・*,0*・・・*]-5-ドコセン

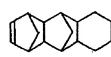


15-メチルオクタシクロ[8,8,0,1*・*,1*・*,1
11.18,11*.18,0*.*,0
1.17]-5-ドコセン

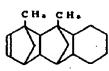
15-エチルオクタシクロ[8,8,0,1*・*,1*・*,1
*****,1****,0*・*,0**
*****]-5-ドコセン

などのオクタシクロ[8,8,0,10.0,14.7,111.10,11

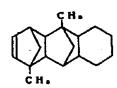
a.ie, ga.e, giz:lマ]-5-ドコセン誘導体;



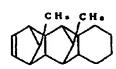
ペンテシクロ [6,6,1 ,1*・*,0*・*,0*・**]-4-ヘキサアセン



1,3-ジメチルペンタ シタロ[6,6,1,1*・*,0* ・**,0*・**]-4-ヘキサデ セン



1,6-ジメチルペンタ シクロ[6,8,1,12・*,09 ・*,09・14]-4-ヘキサデ セン

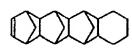


15, 16-ジェチルペン クシクロ[6, 6, 1, 1^{2・4}, 0^{2・7}, 0^{4・14}]-4-ヘキサ

などのペンタシクロ[6, 6, 1, 1º・*, 0º・*, 0º・**]-4-ヘキサアセン最等体;



ヘプタシクロ [8, 7, 0 , 1*・*, 1・・で, 1*・・で, 0* ・*, 0**・・*] -5-イコセン



ヘプタシクロ[8,7,0,12.0,14.7,14.10,02.4]
-*,0**-***]-5-ヘンエイコセン

などのへプタシクロ-5-イコセン語事体あるいはへ プタシクロ-5-ヘンエイコセン語事体;



トリシクロ [4,3,0,1 ・・1]-3-アセン



2-メチルトリシクロ [4, 3, 0, 1*・*]-3-デセン

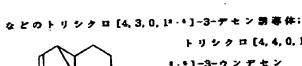
特開平3-14882()



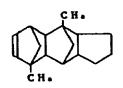
5-メチルートリンクロ [4, 3, 0, 12・1]-3-デセン

сн. сн.

1,3-ジメテル-ペンタ シクロ[6,5,1,10・0.00 .1.09.13]-4-ペンタデ



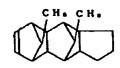
トリシクロ [4, 4, 0, 1



1,6-ジメチルペンタ シクロ[6, 5, 1, 1*・*, 0* . 7. 09・11]-4-ペンタデ



10-メチルートリシク ロ[4,4,0,12・5]-3-ウン

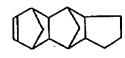


14, 15-リメチルペン **ナンクロ [6.5.1.1º・*.** 02・1,00・13]-4~ペンタ

などのトリシクロ [4, 4, 0, 12・4]-3-ウンデセン誘導 体;

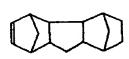
ペンタデセン誘導体:

ペンタシクロ [6,5, 1, 12 . 0, 02 . 1, 00 . 1 2] -4.10-ペンタアカジエン

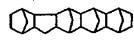


ペンタシクロ (6, 5, 1 . 18.8.08.7.00.183-4-

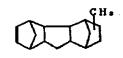
などのジエン化合物:



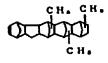
ペンタシクロ [4.7. 0, 12.6, 00.43, 10.42] -3-ペンタデセン



ノナシクロ [9, 10, 1 , 14. T. Q#. 0, Q2 . I W. QF # . 21, 111, 20, 014-10, 11 *.1*] -5-ペンタコセン



メチル世換ペンタシ クロ [4,7,0,12·*,0*· 12,10.10] -3-ペンタデ

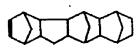


トリメチル債換ノナ シクロ [9, 10, 1, 14・1, 3. 20, 0: 4. 10, 1: 5. 10] -5-ペンタコセン

などのペンタシクロ [4, 7, 0, 1º・º, 0º・º³, 1º・ºɐ] -3-ペンタデセン誘導体;

> などのノナシクロ [9,10,1,14・1,0・・1,0・・1,0・・1 . 21 _ 113 . 20 _ 014 . 14 _ 115 . 14] -5-ペンタコセン競導 体を挙げることができる。

などのペンタシクロ [6, 5, 1, 12・4, 02・7, 00・14]-4-



н.Сн.

ジメチル世後へブタ シクロ [7,8,0,1*・*,0 # . 7 , 1: 0 . 17 , O' 1 . 1 0 , 1: 2.18] -4-エイコセン

ヘナタシクロ [7,8,

0, 10 . 0 . 02 . 7 , 11 6 . 17 , 0

51.14, 112.15] -4-X-4

そしてさらには



5-フェニル-ピシクロ [2.2 . 1]ヘプト-2-エン

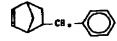
などのヘプテシクロ [7,8,0,13・4,04・7,114・17,0 11.14、112.15] -4-エイコセン誘導体;

特閱平3-14882 (10)

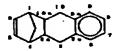
5-メチル-5-フェニル-ピシ クロ [2. 2. 1]ヘブト-2-エン



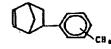
1,4-メタノ-1,1a,4,4a-テ トラとドロフルオレン



5-ペンジル-ピシクロ [2.2] .11ヘプト-2-エン



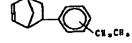
1,4-メタノ-1,4,4a,5,10. 10a-ヘキサヒドロアントラ セン



5-トリル-ピシクロ [2.2.1]ヘブト-2-エン



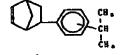
シクロペンタジエン-アセ ナフチレン付加物



5-(エチルフェニル)-ビシ クロ[2, 2, 1]ヘプト-2-エン



5-(a-ナフチル)-ピシクロ [2.2.1]ヘプト-2-エン



5-(イソプロピルフェニル)-ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト -2-エン



5-(アゼトラセニル)-ピシ クロ[2.2.1]ヘブト-2-エン

を挙げることができる。

式【!】で表される多珠式環状オレフィンとし て具体的には、上記の化合物 あるいは1,4,5,8-ジメタノ−1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタ レンの他に2-メチル-1,4,5,8-ジメタノ-1,2,3,4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン、 2-エチル-1 . 4. 5. 8- ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒド ロナフタレン、 2-プロピル-1,4,5,8-ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン、 2-ヘ キシル-1, 4, 5, 8-ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オ クタヒドロナフタレン、 2,3-ジメチル-1,4,5,8-ジ メタノ-1. 2. 3. 4. 4a. 5. 8. 8a-オクタヒドロナフタレ ン、 2-メチル-3-エチル-1.4.5.8-ジメタノ-1.2.3 , 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン、 2-クロロ -1. 4. 5. 8-ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒ ドロナフタレン、 2-プロム-1, 4.5.8-ジメタノ-1. 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン、 2-フ ルオロ-1, 4, 5, 8-ジメケノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オ クタヒドロナフタレン、 2.3-ジクロロ-1.4.5.8-ジメタノ-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタ レン、 2-シクロヘキシル-1.4.5.8-ジメタノ-1.2.

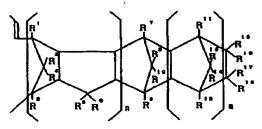
3. 4. 4a, 5. 8. 8a-オクタヒドロナフタレン、 2-n-ブチル-1. 4. 5. 8-ジメタノ-1. 2. 3. 4. 4a. 5. 8. 8a-オクタヒドロナフタレン、 2-イソプチル-1. 4. 5. 8-ジメタノ-1. 2. 3. 4. 4a. 5. 8. 8a-オクタヒドロナフタレンなどのオクタヒドロナフタレン類などを例示することができる。

【環状オレフィン系型合体: [A]成分]本発明におけるメッキ用組成物に使用される環状オレフィン系置合体としては、

- (1) 前記式 [:] で表される環状オレフィンの 関環重合体もしくは関環共重合体またはその水素 添加物と、
- (2) 前記式 [:] で表される頭状オレフィンと エチレンとの付加重合により得られる共重合体を 挙げることができる。
- (1) 環状オレフィン開環保合体およびその水素 添加物

環状オレフィン関環重合体は、前記式 [i]、 好ましくは [i] で表される環状オレフィンをそれ自体公知の方法で関環重合させたものであり、 単枚量合または共重合させたものである。 たとえば、1,4,5,8-ジェタノ-1,2,3,4,4a,5,8,8a- オタタヒドロナフタレン銀同士を共重合させたもの。または前記のノルボルネン(ピンクロ [2,2,1] ヘプト-2-エン)とを共重合させたものでもよい。

上記のような環状オレフィンの問題重合体あるいは関環共重合体において、例えば式 [E] で表される環状オレフィンの少なくとも一部は、次式 [E] で表される構造を有しているものと考えられる。



···[**a**]

また、上記関環重合体はそれ自体公知の方法で 容易に残留している二重結合を水素派加すること

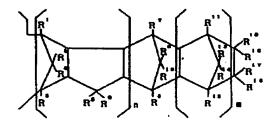
オレフィンを関環共重合させることができる。 そのような環状オレフィンの例としては、シクロブテン、シクロペンテン、シクロペキセン、3,4-ジメチルシクロペンテン、3-メチルシクロペキセン、2-(2-メチルブテル)-1-シクロペキセン、2,3,3 a,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデンおよび3a,5,6,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデンなどを挙げることができる。

(2) 環状オレフィンとエチレンとの付加重合 により得られる共産合体(環状オレフィン付加重 合体と称することもある。)

環状オレフィン付加重合体において、エチレン成分/環状オレフィン成分(モル比)は通常10/90~90/10であり、好ましくは50/50~75/25である。エチレン系共産合体の製造は、エチレンと環状オレフィンとを異化水業原体中、異化水業可管性パナツウム化合物およびハロゲン含有有機アルミニウム化合物とから形成される触媒の存在下で重合させて行う。このような重合方法は十でに公知であり、 開昭60~1

ができ、水素添加物はより熱安定性、耐機性が良好になる。

このような水透物において、例えば式 [g] で表される環状オレフィンの少なくとも一部は、例えば次式 [g] で表される構造を有しているものと考えられる。



···[w]

上記式[8]及び[8]において、R1~R11は、 式[1]における意味と同じ意味である。

なれ、環状オレフィンを開業重合させる場合、 上配式 [I] 、 あるいは好ましくは式 [I] で表 される環状オレフィンから形成される関環 (共) 重合体の物性を損なわない範囲でこれ以外の環状

68708号公報等に提案されている。

また、環状オレフィン付加重合体において、重合体の性質を損なわない範囲で環状オレフィン成分とエチレン成分の他に、σ-オレフィン成分および/または式【1】または【1】で表される環状オレフィン以外の環状オレフィン成分を加えて付加重合させたランダム共重合体を本発明に係るメッキ用組成物に使用してもよい。

σ-オレフィンとしては、直線伏または分岐銀状のものであって、たとえば、プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-デャン、1-マトラアセン、1-ヘキサアセン、1-オクタデセンおよび1-エイコセンなどの投資原子数3~20のσ-オレフィンを挙げることができる。これらの中では、炭素原子数3~15、特に3~10のσ-オレフィンが好ましい

また、ここでの他の環状オレフィン成分とは 式[1] および[1] の環状オレフィン以外の化 合物であって、不飽和多環式炭化水素化合物とし て認識される全ての化合物を包括する広い概念で ある。

より具体的には、シクロプテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、3、4-ジメチルシクロペンテン、3-メチルシクロヘキセン、2-(2-メチルブチル)-1-シクロヘキセン、スチレン、 α -メチルスチレン、2、3、3a、7a-テトラヒドロ-4、7-メタノ-1H-インテンおよび3a、5、6、7a-テトラヒドロ-4、7-メタノ-1H-インテンなどを挙げることができる。

さらに式【I】、あるいは式【I】で表される 現状オレフィン以外の環状オレフィンとしては、 上記併示した化合物の他、二重結合を分子内に二 個以上有する化合物を使用することができる。 さ らに、このような化合物を用いた場合、付加重合 反応に使用されなかった二重結合を現存させて置いても酔いが、成形体の耐铁性などを向上させる ことを目的としてこの二重結合に水素添加することもできる。

上記のような環状オレフィン付加重合体において、 例えば式 [!] で表される環状オレフィンの

0. 05~10dl/g さらには0. 08~8dl/gが好ましい。

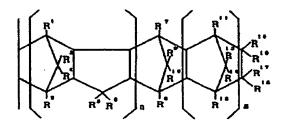
そして、これらの環状オレフィン系重合体は、一般に非晶性または低結晶性であり、 好ましくは 非晶性である。 一般にはX級による結晶化度が5%以下、その多くは0%、 示差定差型無量計 (DSC) で融点が観察されないものが多い。

このような環状オレフィン系重合体の別の性質としてガラス転移温度Tg および軟化温度(TMA)が高いことが挙げられる。 ガラス転移温度 Tg が通常50~230℃、多くが70~210℃の範囲内に確定される。 従って、 直接成形材料に使用する場合は、 軟化温度が通常60~240℃、 多くが80~220℃の範囲内に確定される6のである。

また熱分解進度は、350~420℃、多くが 370~400℃の裏圏内にある。

機械的性質として曲げ弾性率が通常 [×104~5×104kg/cm²の範囲内にあり、曲げ強度も通常 300~1500kg/cm²の範囲内にある。

少なくとも一部は、次式 [v] で表される構造を 形成して重合体を形成しているものと考えられ 。



···[v]

ただい、上記式 [v] において、mおよびnならびに $R^1 \sim R^{10}$ は、式 [t] におけるこれらと同じ重味である。

このような環状オレフィン付加重合体は化学的 に安定な構造であり、 耐熱老化性に優れた重合体 となる。

以上述べた (1) 環状オレフィン関環連合体および それの水素添加物および (2) 環状オレフィン付加重合体は、135℃のデカリン中で固定した極限粘度 [7]が 0.01~10d1/gであり、特に

またこの組成物の密度は、通常は、 0. 8 6 ~
1. 1 0 g/cm²、 その多くが 0. 8 8 ~ 1. 0 8
g/cm² の親囲にある。また屈折率(A S T M D
S 4 2 により測定)は 1. 4 7 ~ 1. 5 8、多く
が 1. 4 8 ~ 1. 5 6 の親囲内である。

世気的性質として、ASTM D150により 例定した誘電率 (1KHZ) は1、5~3、0、多く は1、9~2、6、誘電正接は9×10-4~8× 10-4、多くは3×10-4~9×10-9の範囲内 にある。

[軟質監合体: [B]成分]

この教養宣合体を配合することにより金属メッキ層との密着性が向上する。 本発明において使用することができる教養宣合体としては、 以下に述べる (i)~(v)の群から遊ばれるゴム状成分が挙げられる。

環状オレフィンから誘導される繰り返し単位を 有する軟質量合体(1)

環状オレフィンから誘導される繰り返し単位を 有する軟質監合体は、エチレンと、前記環状オレ フィン系載合体の説明の際に示した環状オレフィン (式[1]、 好ましくは式[1]で表される化合)と、 α-オレフィン成分とからなる共重合体である。 α-オレフィンとしては、 たとえば、 ブロピレス、1-プテン、 4-メチル-1-プテン、 1-ヘキセス、 1-オクテン、 1-テトラデセン、 1-ヘキサアセン、 1-オクタデセン、 1-ナイコセンなどが挙げられる。 これらの中では、 農業原子数 3 ~ 2 0 の α-オレフィンが好ましい。また、 ノルポルネン、 エチリデンノルポルネン、 ジシクロペンタジエンも使用することができる。

環状オレフィンから誘導される繰り返し単位を有する軟質重合体 (i)を顕製するに際しては、エチレンは40~98モル%、好ましくは50~90モル%の範囲で用いられる。また、σーオレフィンは2~50モル%の範囲の最で用いられ、環状オレフィンは2~20モル%、好ましくは2~15モル%の範囲の量で用いられる。

軟質重合体(i) は、前記[A]成分の環状オレ

具体的を偶としては、エチレン・ローオレフィン共 重合体およびプロピレン・ローオレフィン共業合体 を挙げることができる。

このエチレン・α-オレフィン共重合体を調製するに際しては、通常は、炭素数3~20のα-オレフィンが使用される。 具体的には、プロピレン、1-プテン、 4-メチル-1- ブテン、1-ヘキセン、1-オクテン、1-アセン株 あるいはこれらの混合物が挙げられる。 この内、特に炭素数3~10のα-オレフィンが好ましい。

エチレン・α-オレフィン共直合体におけるエチレンから誘導される繰り返し単位とのモル比(エチレン/α-オレフィン)は、α-オレフィンの種類によっても異なるが、一般に40/60~95/5である。また、上配モル比はα-オレフィンがプロピレンである場合には40/60~90/10であることが好ましく、α-オレフィンが炭素数4以上のα-オレフィンである場合には、50/50~95/5であることが好ましい。

フィン系重合体と相違して、ガラス収容温度(Tg)が0で以下、好ましくは~10で以下のもので、135でのデカリン中で満定した極異粘度 [**]が0.01~10 d1/g、好ましくは0.8~7 d1/gである。 軟質重合体(i) はX線四折法により満定した結晶化度が0~10%、好ましくは0~7%、特に好ましくは0~5%の範囲のものである。

この軟質重合体(1) は、特別昭60-1687 08号公組、特別昭61-120816号公組、 特別昭61-115912号公組、特別昭61-115916号公組、特別昭61-271308 号公組、特別昭61-272216号公組、特別 明62-252406号公根などにおいて、本出 職人が提案した方法に従い適宜に条件を選択して 製造することができる。

α-オレフィン系共気合体(11)

教養重合体として使用されるα-オレフィン承共 重合体(ii)は、少なくとも2種のα-オレフィンか ちなる、非晶性ないし低結晶性の共重合体である。

プロピレン・α-オレフィン共重合体を誘張する に際しては、通常は炭素数4~20のα-オレフィ ンが使用される。 具体的には、1-ブァン、4-メチ ル-1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセ ン等、あるいはこれらの混合物が挙げられる。 こ の内、特に炭素数4~10のα-オレフィンが好ま

上記のようなプロピレン・α-オレフィン共重合体においては、プロピレンから誘導される繰り返し単位とα-オレフィンから誘導される繰り返し単位とのモル比(プロピレン/α-オレフィン)は、α-オレフィンの種類によっても異なるが、一般に50/50~95/5である。

a-オレフィン・ジェン系共気合体 (ill)

秋黄重合体として使用される α - オレフィン・ジェン系共重合体(111) としては、エチレン・α - オレフィン・ジェン共重合体ゴム、プロピレン・α - オレフィン・ジェン共重合体ゴムを挙げることができる。

これ等の共重合体ゴムを舞製するに際しては

通常は炭素数3~20のα-オレフィンが使用され、たとえばプロピレス 1-プナン、1-ペンテン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセンあるいはこれ等の混合 などが挙げられる。これらの中では、炭素原子数3~10のα-オレフィンが好ましい。但しプロピレン・α-オレフィン・ジエン共重合体の場合にはα-オレフィンとしては、炭素数4~20が使用される。

また、これ等の共重合体ゴムを構成するジェン成分は、1.4-ヘキサジェン、1.6-オクタジェン、2-メチル-1.5-ヘキサジェン、6-メチル-1.5-ヘアタジェンおよび7-メチル-1.6-オクタジェンのような銀状非共役ジェン、シクロヘキサジェン、ジシクロペンタジェン、メチルテトラヒドロインデン、5-ピニルノルボルネン、5-エチリデン-2-ノルボルネン、5-メナレン-2-ノルボルネン、5-イソプロピリデン-2-ノルボルネンのような環状非共役ジェン、ならびに2.3-ジィソプロピリデン-5-ノルボルネン、2-エチリデン-3-イソプロピリデン-

タジエン・スチレンプロック共重合体ゴム スチレン・イソプレンプロック共重合体ゴム ステレン・イソプレン・スチレンプロック共重合体ゴム 水素添加スチレン・プタジエン・ステレンプロック共重合体 水素添加スチレン・イソプレン・スチレンプロック共重合体ゴムおよびスチレン・プタジエンランダム共重合体ゴム等を挙げることができる。

これ等の共重合体ゴムにおいて、 芳香族ピニル 炭化水素から誘導される繰り返し単位とのモル比 (芳香族 族ピニル炭化水素/共役ジェン) は、通常は10 /90~70/30である。また、水素添加した 共重合体ゴムとは、上配の共重合体ゴム中に残存 する二重結合の一部または全部を水素化した共重 合体ゴムである。

<u>イソプチレンまたはイソプチレン・共役ジェン</u> からなる軟質重合体または共重合体 (v)

軟質重合体として使用されるイソプチレン系軟 質重合体または共重合体 (∀) としては、具体的 5-ノルボルネン 日上 び 2-プロペニル -2, 2-ノルポルナジエン等が挙げられる。

上記エテレン・ローオレフィン・ジェン共業合体ゴム中におけるエチレンから誘導される繰り返し単位との一オレフィンから誘導される繰り返し単位とのモル比(エチレン/ローオレフィン)は、ローオレフィンの種類によっても相違するが、通常は40/60~90/10である。

また、これ等共重合体ゴムにおけるジェン成分から誘導される繰り返し単位の含有量は、通常は1~20モル%、好ましくは2~ 15モル%である。

軟質重合体として使用される芳香族ビニル系及 化水素・共役ジェン系教質共重合体は 芳春族ビ ニル系炭化水素と共役ジェン系化合物とのランダ 本共重合体 プロック共東合体またはこれらの水 素化物である。 具体的な例としては スチレン・ プタジェンプロック共重合体ゴム スチレン・プ

には、ポリイソプチレンゴム、ポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴムあるいはイソプチレン・ イソプレン共産合体ゴム等が用いられる。

な払、軟質重合体である(11)~(v)の共重合体の特性は、環状オレフィン系軟質重合体(1)の特性と同様であり、これら軟質重合体の135でのデカリン中で固定した極限粘度 [7] は、通常は0、01~10付/g、好ましくは0、08~7付/gの範囲内にあり、ガラス転移温度(Tg)は、通常は0で以下、好ましくは-10で以下、特に、好ましくは-20で以下である。また、X線回折法により測定した結晶化度は0~10%、好ましくは0~7%、特に好ましくは0~5%の範囲内にある。

このようなゴム状成分([B]成分)は、[A]成分である現状オレフィン付加重合体 100重量 部に対して、5~100重量部、好ましくは5~80重量部、仲に好ましくは10~50重量部の範囲内の量で使用される。ここでゴム状成分([B]成分)は、単数で使用することもできるし

二種類以上を組み合わせて使用することもできる。 二種類以上のゴム状成分を組み合わせて使用する 場合、本発明の樹脂組成物中における上記ゴム状 成分の含有学は、ゴム状成分の合計の含有率である。

本発明の樹脂組成物は、上記のように環状オレフィン系重合体と軟質重合体とも含む組成物であ

・ルー2、5-ジ(t-ブチルパーオキシ) 酸ピニル等を挙げることができる。 これらの化合 アルキルパーオキシド、ラウロ 物は環状オレフィン付加重合体と軟質重合体との ペンゾイルパーオキシド等の 合計量100重量部に対して、通常は1重量部以 ・シド風 t-ブチルパーオキシア 下、好ましくは 0. 1 ~ 0. 5 重量部の量で使

[その他の添加物]

本発明に係るメッキ用組成物には無機フィラーとができる。 無機フィラーは、メッキ処理する際のエッチング液に溶解することができるが上れて、エッチング液に溶解することが変化の表ができるが、大変化力をある。 ては、マグネンができる 能像フィラーと 小、水酸化アルミニウム 等を使ける ステング は、水酸化アルミニウム 等を 挙げる かん でんしょう の配合量は [対して、 理量部に対して、 理量部に 好ましくは 5~5 0 重量部に、 好ましくは 5~5 0 重量部に

本発明に係るメッキ用組成物には、この他に本 発明の目的を損なわない範囲で耐熱安定剤、耐快

サン、2.5-ジメチル-2.5-ジ(t-ブチルパーオキシ) ヘキシン-3等のジアルキルパーオキシド、ラウロ イルパーオキシド、ベンゾイルパーオキシド等の ジアシルパーオキシド級 t-ブチルパーオキシア セテート、t-ブチルパーオキシベンゾエート、2, 5-ジメチル-2,5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)へキ サン等のパーオキシエステル報等を挙げることが

上記有機過酸化物成分は、環状オレフィン付加 重合体と軟質重合体成分との合計量100重量部 に対して、通常は0、01~1重量部 好ましく は0、05~0~5重量部の範囲内で使用される。

上記のようにして架構構造を形成するに際しては、ラジカル重合性の官能基を分子内に2個以上有する化合物を配合することもできる。このラジカル重合性の官能基を分子内に2個以上有する化合物を廃校することにより架構効率が高くなる。

ここで使用されるラジカル重合性の官能基を分子内に8個以上有する化合物の例としては、ジビニルペンゼン、 アクリル酸ビニル メタアクリル

るれ、この組成物中には類様構造が存在していて もよい、すなわち、環状オレフィン系重合体の [A] 成分と軟質重合体の [B] 成分とからなる本 発明の組成物中に、有機過酸化物を用いて、発情 構造を高するポリマーアロイ(無情ポリマーア ロイ)を用いることにより、メッキ性、耐密型性 必要形置度などの特性のパランスが特に優れた成 形体を形成し得る組成物を得ることができる。

は、メチルエチルケトンパーオキシド、シクロヘキサノンパーオキシド等のケトンパーオキシド級
1,1-ピス(tーブチルパーオキシ)シクロヘキサン
2,2-ピス(tーブチルパーオキシ)オクタン等のパーオキシケケール弧 tーブチルヒドロパーオキシド、クメンヒドロパーオキシド、2,5-ジメチルヘキサン-2,5- ジヒドロキシパーオキシド、1,1,3,3-アトラメチルブチルヒドロパーオキシド等のヒドロパーオキシド級、ジーtーブチルパーオキシド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(tーブチルパーオキシ)へキ

この場合に使用される有機過酸化物の例として

安定系 帝軍防止和 スリップ級 アンチブロッキング船 防暴熱 清熱 染料 順科 天悠池 合成池 ワックス、有機あるいは無機の充填制な どを配合することができる。

たとえば、任意成分として配合される安定剤の 例としては、テトラキス[メチレン-3-(3,5-ジ-t -ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート] メタン、 β-(3.5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェ ニル) プロピオン酸アルキルエステルおよび2.2' -オキザミドビス [エチル-3-(3, 5-ジ-t-プチル-4 ~ヒドロキシフェニル) プロピオネート等のフェノ ール系蔵化防止剤 ステアリン酸亜鉱 ステアリ ン酸カルシウム および 1,2-ヒドロキシステアリン 、酸カルシウムなどの脂肪酸金属性 遊びに グリ セリンモノステアレート、 グリセリンジステアレ - ト、 ペンクエリスリトールモノステアレート、 ペンタエリスリトールジステアレートおよびペン タエリスリトールトリステアレート等の多価アル コール脂肪酸エステル等を挙げることができる。 これらは単独で配合してもよいが、 組み合わせて

適用でき、たとえば各成分を同時に混合すること ができる。

[成形体の鋼製]

本発明に係るメッキ用組成物を用いて積々の成形品を製造することができる。これ等の成形品の 関盟には、射出成形、押出成形、丁ダイ成形、インフレーション成形、ブロー成形、回転成形、子で成形、ブレス成形、真空成形等のそれら、 発 気 なー 放 の な が は と が ま な が は が は か と か と が に が ら の 厚 さ は 使 用 用 逸 に 合 む せ で 適 宜 に 決 め ら れる。

【メッキ層の金属の複類およびメッキ方法】 本発明に係るメッキ用組成物を用いて形成される成形品の表面に施されるメッキ層は、工業用・技費用等 目的として使用できる金属の中から適宜選択される金属によって形成されている。 例えば、このような金属の例としては、 飢、ニッケル・気、アルミニウムおよび金等を挙げることができ

配合してもよい。 組み合わせて配合する場合、 たとえばテトラキス (メチレン-3-(3.5-ジ-t-ブチル-4- ヒドロキシフェニル) プロピオネート] メタンとステアリン酸亜鉛とグリセリンモノステアレートとの組み合わせ等を挙げることができる。

本発明に係る環状オレフィン系重合体と他の成分との混合方法としては、それ自体公知の方法が

ъ.

政形体の機能制表面に形成されるメッキ層の厚さは、成形品の目的によっても相違するが、通常 0. 5~50μmの範囲にある。

成形体表面にメッキ層を形成するためのメッキ 方法に特に割限はなく、メッキ品の用途などを考 慮して、電導性ペイント法、化学メッキ法、高 法、気層法等の方法を採用することができる。例 えば、化学メッキ法を採用することにより成形品 の表面に金属を積層することができる。また、マ メッキ層は、単独の方法で形成される必要はなく、 例えば無電解メッキ法と電解メッキ法を組合わせ て行うこともできる。

【メッキ製品の用途】

以上のように作製されたメッキ製品には、自動車部品のフロントグリル、ホイルキャップ、ドアハンドル、ミラーハウジング等があり、 家電OA 微器等の装飾ハウジングおよび電磁波シールド用 玩具等が挙げられるが、これに限るものではない。 発明の効果

以上製明したように本発明に係るメッキ用組成物を用いることにより、この背間組成物を用いて類似された成形体の表面に、良好にメッキ層を形成することができる。 そして、このメッキ物は、耐熱性、耐熱者化性、耐薬品性、耐溶水性および耐寒性に優れ、しかも金属メッキ層の密着性が高いので、幅広い用途に使用することができる。実施例

以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

なお、本発明における各種物性値の測定方法お よび評価方法を次に示した。

- (1) 由げ弾性率: 温度 3 ℃において、 A S T M D 7 9 0 の方法で測定する。
- (2) 曲げ強度: 温度 2 3 ℃ において、 ASTM ~ D790の方法で測定する。
- (S) アイゾト青季強皮(ノッチ竹): 温皮 2 3 で、 0で、 - 3 0でにおいて、 A S T M - D 2 5 6 の方法で簡定する。

応力で表す。

実施例1

[A]成分としてエチレンと1.4.5.8-ジメテノ
-1,2,3,4,48,5.8,88,-オクタヒドロナフタレン(
以下DMONと称する。)とのランダム共宝合体
(極限粘度[7]0.8di/g、Tg122℃、
MFR 208°c 15g/min.および軟化温度(TMA)
134℃:エチレン合量66 mol%)のペレット
3.4kgと、

[B]成分として低結晶性 «一オレフィン系共重合体 (エチレン・プロピレンランダム共重合体:エチレン合量 8 0 mol %、 板限粘度 [y] 2. 2 dl/g、 Tg - 5 4 ℃、 MFR 200 °c 0. 7 g/min.)のペレット 0. 6 kgとを充分混合した後、二軸押出機 (他貝数工m 製PCM - 4 5) によりシリンダ温度 2 2 0 ℃で溶酸プレンドしペレタイサーにてペレット化した。

得られたペレットを用いて下記の条件で射出点 形し物理測定用試験片を得た。

应形条件

- (4) 常題衝撃強度: 温度23℃ 0℃ -30 でにおいて、ASTM-D3029の方法で測定 する。
- (5) 熱変形進度 (HDT); 4. 6 kg/cm²、 i 8. 6 kg/cm² 有重の条件において、ASTM-D 6 4 8 の方法で測定する。
- (6) 溶融液れ投数 (MFR TC): 所定の温度 TでにおいてASTM-D785の方法で制定する。
 - (7) メッキ性評価方法

(1) 基盤目以験

カッター刃を用いて、素地に到達する深さまで メッキ層に 1. 5 mm幅のクロスカットを入れる。 スコッチ # 6 1 0 のテープをクロスカット面に接 着し、9 0・利益状験を行う。 その結果を碁盤目 1 0 0 ケ中の非別能価数で表す。

(ii) 付着力試験

カッター刃を用いて素地に到途する課さまで巾 1 m の短骨状の切り込みを入れる。 端部より 1 8 0 - 列離試験を行い、 その結果を巾 1 cm当たりの

射出成形機 東芝機械 報 I S - 5 0 E P シリンダ流度 2 5 0 C、 金型温度 8 0 C

射出圧力 一次/二次=1000/800kg/血* 得られた試験片を以下の方法に従ってメッキした。

- 1 試験片を中性洗剤の水溶液に50℃で5分 関接液し説脂を行う。その後充分水洗する。
- 2 以前試験片を下記の化学腐蚀液に75℃で 15分間浸渍しエッチングを行う。その後洗浄液 で充分洗浄する。

化学腐食液组成

煮クロム酸カリ 15 g

破職 100cc

ak 50cc

3 エッチング就験片を下記のセンシタイザー 液に機抑状態で窓温で3分間投資し感受性化処理 を行う。その後光分水洗する。

センシタイザー放組成

塩化第14 10 g

攻康 40cc

水 1000cc

4 感受性処理試験片を下記のアクチベーター 液に室温で1分間浸液し活性化処理する。 その後 充分水洗する。

アクチベーター波

塩化パラジウム 1 g

塩酸

1 0 cc

水

1 0 0 0 cc '

5 活性化処理成形品に下記の化学領メッキ液 を用いて、 宜温で10分間化学領メッキを行う。 その後光分洗浄する。

化学館メッキ液組成

建黄铜

15 g

ロッセル塩

120 g

水酸化ナトリウム 30g

ホルマリン

3 0 cc

木

1 0 0 0 cc

以上のように処理したメッキ状験片の物性を 側定した結果を表1に示す。

実施例 2

実施例しで得られたペレットlkgに対して日本

シリンダ温度 2 2 0 C で溶融 プレンド しペレタイザーにてペレット化した。

得られたペレット 1 kgに対して日本油脂(株) 製パーペキシン 2 5 B T 単 を 1 g、 ビニルペンゼン を 3 g の割合で添加し充分混合した。 この混合物 を二軸押出機によりシリンダ温度 2 3 0 ℃で溶散 下、反応を行いペレタイザーにてペレット化した。 得られたペレットを用いて下記の条件で試験片を 作製し、実施例 1 と同様なメッキを施した。以上 の様に処理したメッキ試験片の物性を測定した結 果を表 1 に示す。

皮形条件

シリンダ温度で50℃、 金型温度90℃

射出圧力 - 次/二次=1000/800kg/==*

射出速度 中速

突胜贺4

実施例 3 において [A] 成分として用いたエチレン・DMON付加共重合体に代え、エチレン合有量 7 1 sol %、極限結度 [7] 0. 6 d/g、Tg 9 8 ℃、MFR 200 0 2 0 g / 1 0 min.お

抽頭の製パーへキシン25Btm を1g ジピニルペンゼンを3gの割合で添加し充分混合した。この混合物を二輪押出機によりシリンダ温度230℃で溶散下、反応を行いペレタイザーにてペレット化した。得られたペレットを用いて実施例1と同様な成形条件で試験片を作製およびメッキを施した。以上の様に処理したメッキ試験片の物性を測定した結果を表1に示す。

実施例3

[A] 成分としてエチレンとDMONとの付加 共重合体(極限粘度[7] 0. 47dl/g、 Tg 137℃、 MFR 100 * 35g/min.および軟化温 度(TMA) 148℃; エチレン含量62mol%)の ペレット3. 4kgと、

[B] 成分として低結晶性 σ - オレフィン系共重合体 (エチレン・プロピレンランダム共重合体; エチレン含量 8 0 mol %、 極限粘度 [y] 2. 2 dl/g、 Tg - 5 4 ℃、 MFR ggg * c 0. 7 g /min.) のペレット 0. 6 kgとを十分混合した後、 二輪押出機 (池貝鉄工m 製P C M - 4 5) により

よび軟化温度 (TMA) 1 1 5 でのエチレン・DMON付加共重合体のペレット 4 kgと、実施例 3 と関様な [B] 成分のペレット 1 kgを用いた混合物を下配の成形条件で試験片に成形し、実施例 1 と同様なメッキを施した。以上に様に処理したメッキ試験片の物性を測定した結果を表 1 に示す。

成形条件

シリンダ温度 2 5 0 ℃、 金型温度 7 0 ℃ 射出圧力 一次/二次 = 1000/800kg/ m².

射出速度

実施例 5

実施例 4 で得られた樹脂のペレット 2. 8 版。水酸化マグネシウム(協和化学 8 製 キスマ 5 A)
1. 5 kg、 デカプロモジフェニルエーテル(丸 菱油化 8 製 ノンネンDP-10F) 0. 5 版 三酸化アンチモン 1 5 0 g、 テフロンパウダー(三井クロケミカル 8 製 テフロン 6 J) 5 0 g を 充分混合した後、 二軸押出機で溶酸プレンドしペ レタイザーにてペレット化した。 実施例 4 の成形 条件で試験片に変形し、エッチング条件を 5 5 ℃ 10分間に変えた以外は実施例1と関係なメッキを施した。以上のように処理したメッキ試験片の物性を測定した結果を表1に示す。

な払 メッキ前の街路はUL-94 V-0 (厚を1/16インチ)の整盤性であった。

共16.04.5	41000	670	211	報告は	‡	9 B	100/190
兴盛男4	27400	S 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	经货任于	1 1 1	99	100/100 0.8
SCHIMA 3	2400	8	~ ~ -	8 5 5	204 180 70	146	180/100
北陽第2	13010	9 90	02 00 00	被操作者 保持比书 05	280 280 120	120	1.0
325EPW 1	85000	9811	0 8 10	10 01 09	270 270 150	22 22	001/001
LUBART	282	288	25 00 20 20 20 20	25 25 25 25 25 25	28.C -20.C	4.8 4/d 18.8 *	
LICEN LICEN LICEN	04.40	D730	1725 8	9920	6 B	07 1 70	3 3
M E	語が発音を表える	elly degr	イナント西部を設置しても大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	イントの関係を設定しても予算しても予算を開発しませる。	发光 克格克 (1)	MACHE ELLER TO	(581) 108 (107) 147/2

יי צצ

特開平3-14882 (20)

実施別6~10

実施例3において、以下に示すように[B] 成分の種類を代えた以外は同様な操作で試験片にメッキを施した。 結果を表 2 に示す。

エチレン・プロピレンランダム共重合体

(エチレン含有率: 80モル%

極限粘度[7]: 2. 4 d1/g.

Tg: -55℃) · · · · · · 实施倒 6

エチレン・プロピレン・エチリデンノルボルネンランダム共賃合体

(エチレン合有率: 67モル%、

エチリデンノルポルネン合有率: 3モル%

極限粘度[7]: 2. 2 dl/s.

Tg: - 45℃)・・・・・実施例7

エチレン・プロピレン・DMONランダム共重 合体

(エチレン合有率: 66モル%、

2

ग्र ।।	以及 方法 ASTH		災権 例6	実権例7	建制网 名	実践門9	実施門10
命以外性 中海/d	D790	अंट	23000	30009	81900	20090	20000
dir F MA to:/ed	D795	er c	820	\$ #0	130	4 30	860
アイソト 両型会度 ノッチ件 tgcs/cs	D258	23°C	7 2	19	18	16	19
を 対域 で 対域	D840	18.8 kg/cd	120	130	130	(żo	130
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	此	1	1.1	188/ (09	00/100 0.9	190/100 1.2	100/100

DMON合有率: 3モル%

極限粘度[7]: 2. 5 dl/g.

Tg: -35℃)・・・・・実施例8

スチレン・イソプレン・スチレンプロック共富 合体の水素添加物

(スチレン配合量: 30重量%

極限粘度[7]; 0. 65dl/s.

Tg: -58℃、90℃)・・・実施例9

スチレン・プタジエンランダム共重合体

(スチレン配合量: 30重量%・

·極觀粘度[7]: 1. 5 dl/s.

Tg: -57℃)····· 实施例10

比較例 1

実施例 1 で用いたエチレン系共重合体の [A] 成分のみを用いて射出成形品を作製し、実施例 1 と同様な操作方法でメッキを行った。 しか し 成形品にはメッキができなかった。

代理人 弁理士 鈴木俊一舞